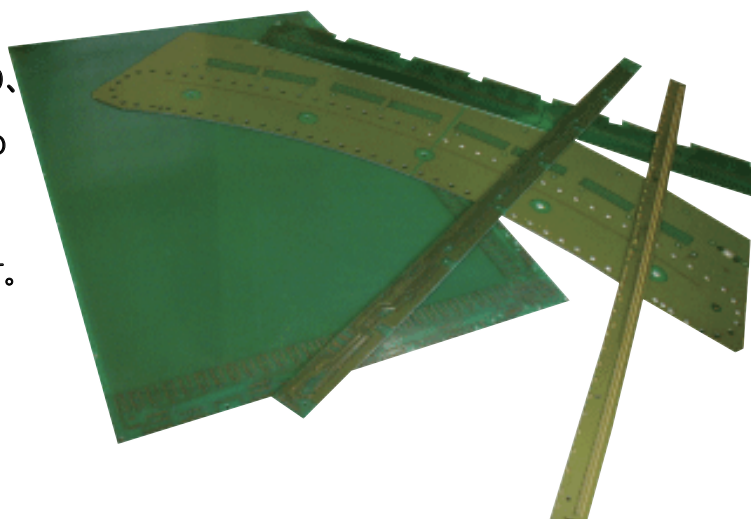


超大型及び多層リジッド基板

特長

- * 電気的特性・機械的特性ともに優れており、一般的な基板材料です。
- * 誤配線の防止に、トータルな配線コストの削減に効果的です。
- * 耐熱・難燃性にすぐれています。
- * 当社独自の大型基板製造技術で最大1200mm×1000mmまで加工可能です。
- * 最短納期実働7日～



用途

- * 大型LED
- * 大型アンテナ
- * 大型医療機器
- * 大型計測器

超大型多層基板も製作致します。

◆工程	サイズ
積層	500×1000
穴あけ	535×690(NCルーターでの加工は下記)
NCルーター	630×1065(以上の場合、要検討)
スルーホールメッキ	1000×1200
パターンニング	1000×2000
レジスト	700×1200
シルク	700×1200
表面処理 耐熱プリフラックス 無電解Ni-Auメッキ 水平半田コート その他	600×800 500×950 500×1200 要検討
◆仕様	
板厚 片面・両面 4層 6層 8層	0.1～3.2 0.8～3.2 0.8～3.2 1.2～3.2
L/S(ライン&スペース)	0.15/0.15以上
穴径	φ0.3以上
その他仕様により対応可能サイズ等が上下致しますので、ご相談下さい。	

(単位：mm)

仕様については予告なく変更する場合があります。なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、当社へご連絡頂ければ、技術検討を致します。